

薄膜光伏基底和封装市场 预计2015年将超过10亿美元

据工业分析公司NanoMarkets于2010年10月22日发布的报告，玻璃将继续主导薄膜光伏（TFPV）使用的基底和封装材料，新材料包括金属箔、塑料、陶瓷和复合材料在使用重要性上将快速增长，这一市场在5年内将达13亿美元。

使用这些新材料的主要驱动力将是需支持柔性光伏，以便采用R2R工艺过程减少光伏板成本，以及提升本质柔性产品，他们应用于建筑一体化光伏（BIPV）。

总体而言，薄膜光伏（TFPV）基底和封装市场预计将达到2015年13亿美元，到2017年将达到18亿美元。

(中国真空网 www.chinesevacuum.com)